



Manual paso a paso: de LG Q7 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno para retirar el adhesivo.





Paso 2 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desenganchamos.



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base, retiramos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la placa base del chasis.





Paso 4 - Placa base

Ya podemos desconectar la cámara de la placa base.



